

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| No.129 | 日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業 (NEXUS)日本-ベトナム共同公募「半導体」 | |
| 機関名 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | |
| 募集締切 (公募機関) | 2025年2月14日(金) 正午(日本時間) | |
| 学内締切日 | 研究推進部 事前連絡締切日 | 2025年1月31日(金) |
| | 原議書提出締切日 | 2025年2月7日(金) |
| 応募方法 | e-Radによる提出 ※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、e-Radへの応募情報の入力はいずれも各申請者が行ってください | |
| 所属研究機関の承認(e-Rad) | 不要 | |
| 研究推進部 事前了解 (原議書の回付) | 必要 | |
| 概要 | 公募分野・サブトピック 半導体 1. 設計 2. 材料 | |

※ 貴部局にて申請がある場合は、事前連絡締切日までに所定の《事前連絡様式》にて、研究代表者名・研究分担者名等の連絡をお願い致します。

※応募に関するお問い合わせは各部局の担当者までお願いします。